

「省エネエレクトロニクス製造基盤強化に向けた技術開発事業」
実施予定先一覧

No.	開発テーマ	実施予定先
1	産業機器向け 1200V α -Ga ₂ O ₃ SBD 開発	株式会社 FLOSFIA
2	大口径インテリジェント・シリコンパワー半導体の開発	国立大学法人 九州大学 東芝デバイス&ストレージ株式会社 国立大学法人 東京大学
3	3Dインテグレーション研究開発	東京エレクトロン株式会社
4	半導体製造装置の高度化に向けたスマート検査加工技術の開発	株式会社日立製作所
5	Litho Booster 研究開発	株式会社ニコン
6	低エネルギー大電流イオンビームによる表面改質装置の開発	日新イオン機器株式会社